

群聯電子 2023 年第四季 合併財報 與 2024 年 2 月份營收 公告

本公司除揭露金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)^{註1} 財務資訊外，另補充非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)^{註1-2} 財務資訊(請參閱附表【補充資訊】)，其僅為補充而非替代資訊，且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準，提醒財務報告閱讀人特別注意。

2023 年第四季：金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)財務資訊

- 本季合併營業收入淨額為新台幣 157.48 億元，較前季增加 27.1%，較去年同期增加 28.1%。
- 本季合併毛利率為 36.0%，較前季增加 3.8 個百分點，較去年同期增加 8.0 個百分點。
- 本季合併營業利益為新台幣 15.41 億元，較前季增加 193.6%，較去年同期增加 23.9%。
- 本季合併本期淨利為新台幣 20.84 億元，每股盈餘為新台幣 10.39 元。
- 2023 全年度合併營業收入為新台幣 482.22 億元，每股盈餘為新台幣 18.48 元。

合併營業收入

本公司 2023 年第四季之合併營業收入淨額為新台幣 157.48 億元，較前季增加 27.1%，較去年同期增加 28.1%。

2023 年合併全年營業收入為新台幣 482.22 億元，較前一年度減少 20.0%。

合併營業毛利及毛利率

本季合併營業毛利為新台幣 56.73 億元，較前季增加 42.2%，較去年同期增加 64.5%。本季合併毛利率為 36.0%，較前季增加 3.8 個百分點，較去年同期增加 8.0 個百分點，。

2023 年全年合併營業毛利為新台幣 161.14 億元，較前一年度減少 7.1%。全年度合併毛利率為 33.4%，較前一年度增加 4.6 個百分點。

合併營業費用

本季營業費用為新台幣 41.32 億元(佔營業收入 26.2%)，前一季營業費用為新台幣 34.64 億元(佔營業收入 28.0%)，去年同期營業費用為新台幣 22.05 億元(佔營業收入 17.9%)。

本季營業費用主要項目包括：

- ◆ 研究發展費用新台幣 34.26 億元(佔營業收入 21.8%)，高於前一季之新台幣 28.96 億元(佔營業收入 23.4%)，高於去年同期之新台幣 16.44 億元(佔營業收入 13.4%)。
- ◆ 推銷費用新台幣 3.91 億元(佔營業收入 2.5%)，高於前一季之新台幣 3.25 億元(佔營業收入 2.6%)，高於去年同期之新台幣 3.34 億元(佔營業收入 2.7%)。

- ◆ 管理費用新台幣 3.54 億元(佔營業收入 2.3%)，高於前一季之新台幣 2.38 億元(佔營業收入 1.9%)，高於去年同期之新台幣 2.04 億元(佔營業收入 1.7%)。

全年度營業費用為新台幣 124.92 億元(佔營業收入 25.9%)，較前一年度營業費用增加 18.9%。

合併營業利益與營業利益率

本季營業利益為新台幣 15.41 億元，較前季增加 193.6%，較去年同期增加 23.9%。本季營業利益率為 9.8%，高於前一季之 4.2%；低於去年同期之 10.1%。

全年度營業利益為新台幣 36.22 億元，較前一年度減少 47.1%。全年度營業利益率為 7.5%。

合併營業外收支與所得稅

本季營業外淨利益為新台幣 6.42 億元，佔營業收入 4.1%。主要係綜合認列採權益法投資利益、外幣兌換損失及認列透過損益按公允價值衡量之金融資產利益之結果。本季所得稅費用為新台幣 0.99 億元。

全年度營業外淨利益為新台幣 4.78 億元，佔營業收入 1.0%。全年度所得稅費用為新台幣 4.75 億元。

合併本期淨利、淨利率及每股盈餘

本季本期淨利為新台幣 20.84 億元，較前季增加 142.8%，較去年同期增加 859.2%。本季淨利率為 13.2%，高於前一季之 6.9%；高於去年同期之 1.8%；每股盈餘為新台幣 10.39 元，高於前一季之 4.32 元；高於去年同期之 1.14 元。

全年度本期淨利為新台幣 36.24 億元，較前一年度減少 32.9%，全年度淨利率為 7.5%。全年度每股盈餘為新台幣 18.48 元，低於前一年度之 27.71 元。

合併現金及透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動

本季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 152.01 億元，佔總資產的 23.4%，前季現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 153.29 億元，去年同期現金及按公允價值衡量之流動金融資產合計為新台幣 178.19 億元。按公允價值衡量之流動金融資產包含基金、國內上市櫃股票及衍生性商品等相關金融商品投資。

合併應收帳款

本季應收帳款淨額合計為新台幣 96.22 億元，平均應收帳款週轉天數 64 日(以本季平均應收帳款淨額及當期銷貨收入年化為計算基礎)，低於前季之 67 日；高於去年同期之 48 日。

合併存貨

本季存貨淨額合計為新台幣 244.10 億元，平均存貨週轉天數 255 日(以本季平均存貨淨額及當期銷貨成本年化為計算基礎)，低於前季之 259 日；高於去年同期之 170 日。

註 1. TIFRS 為 Taiwan-International Financial Reporting Standards 縮寫。

註 2. 非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊，調節項目為股份基礎給付獎勵及所得稅影響數等，細節請參閱附表補充資訊。

2023 年下半年度盈餘分配現金股利

群聯 2023 年下半年度盈餘分配擬發放現金股利計新台幣 1,773,262,169 元。每股擬配發現金股利為新台幣 8.84 元。

本公司擬辦理私募普通股

群聯為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，以利公司長期經營與業務發展，擬依證券交易法第四十三條之六等規定，以私募方式辦理現金增資發行新股，預計私募普通股總額不超過 18,000,000 股，每股面額新台幣 10 元之普通股新股，預計增加實收資本額總額不超過新台幣 180,000,000 元。

2024 年 2 月份營收與出貨

2 月份合併營收為新台幣 46.65 億元，較去年同期成長達 42% (YoY)，為歷史同期次高；年度累計至 2 月份營收達新台幣 97.51 億元，與去年同期相較成長達 58% (YoY)。此外，儲存位元數總出貨量 (Total Bit Shipment) 年增率也達 56%，為歷史單月新高。

市場近況摘要

2023 年的前三個季度因為 NAND 儲存市場供需失衡，整個 NAND 儲存產業都相對地比較辛苦，包括 NAND 原廠也都因此出現虧損的狀況並持續至今。然而，整體市況在 NAND 原廠自 2022 年第四季開始陸續減產降低整體 NAND 供給後，供需失衡的狀況便開始出現轉變，NAND 價格也自 2023 年的第三季中逐漸回穩。

群聯電子執行長潘健成表示，NAND 儲存市場供需變化的狀況，群聯已有豐富的應對經驗。群聯透過技術實力的累積與穩定投資研發，再加上持續協助全球客戶從『增值』進化到『創值(創造價值)』的各種客製化設計服務與方案，最重要的是由於群聯在景氣需求低迷時不斷的『廣積糧』且準備得當，讓群聯掌握到市況回溫的成長機會與動能，2023 年整體營運表現優於預期。

潘健成接著說明，群聯在市況比較低迷時，並沒有如同業裁員或是縮減研發預算，反而逆勢擴大研發支出與擴編，這樣的策略在外人來看也許風險較高，但群聯憑藉著對市場訊息的高度掌握以及與全球客戶的密切合作關係，讓群聯在逆風時持續壯大根基並在市況反轉時能較同業有

更佳的表现。而群聯在[車用儲存方案](#)、[全系列 UFS 行動儲存方案](#)、[錄影與監控專用 SSD](#)、[aiDAPTIV+技術方案](#)、[伺服器企業級 SSD](#)、[PCIe 5.0 Redriver/Retimer](#) 等的佈局，預計也將在未來季度持續穩健貢獻營收。

【補充資訊】
非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)
財務資訊調節表

新台幣/百萬元		3Q23	2Q23	3Q22	Q/Q (%)	Y/Y (%)
TIFRS	營業利益	525	717	1,221	(26.8%)	(57.0%)
	營利率(%)	4.24%	7.17%	8.38%		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	342	66	85		
Non-TIFRS	營業利益	867	783	1,306	10.7%	(33.6%)
	營利率(%)	7.00%	7.82%	8.96%		

TIFRS	稅後淨利	858	441	1,192	94.6%	(28.0%)
	淨利率(%)	6.93%	4.40%	8.18%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	4.32	2.28	6.13		
調節項目	股份基礎給付酬勞成本	342	66	85		
	所得稅影響數	(72)	(19)	(18)		
Non-TIFRS	稅後淨利	1,128	488	1,259	131.1%	(10.4%)
	淨利率(%)	9.10%	4.88%	8.64%		
	基本每股盈餘 (NT\$)	5.68	2.52	6.39		

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 23 年的快閃記憶體控制晶片暨儲存方案整合經驗
- 全球超過 3800 位員工，且 70%以上為工程師
- 全球近 2000 個 NAND 記憶體相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯除了與日本 KIOXIA（原 TMC 東芝記憶體）有長期合作之外，群聯與全球主要的 NAND 原廠也均是長期合作的夥伴關係
- 群聯**獨特的營運模式**，讓群聯能在 NAND 產業的劇烈變化下，能仍維持穩定的獲利及成長

[關於群聯電子]

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球 NAND 儲存控制晶片 (NAND Controller) 及儲存解決方案 (NAND Storages) 領導廠商。從 IP 技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、SD 與 USB 介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。